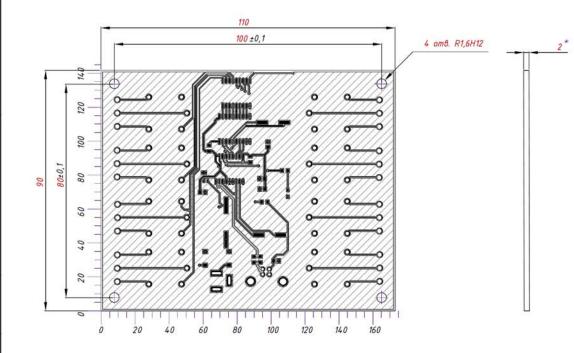
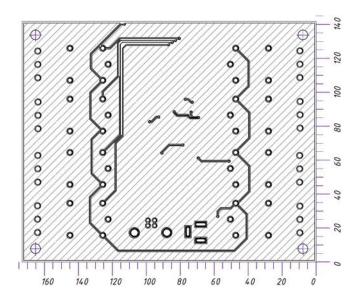
АБВГ.000012.001 СБ





Ταδριμα 1

Условное обозначение	Диаметр отверстий, мм	Наличие металлизации	Диаметр контактных площадок, мм	Количество отверстий	
+	3,2	нет	-	4	
Ф	2,3	есть	2,7	2	
ф	1,6	есть	2,0	24	
φ.	1,3	есть	1,7	40	
+	1,0	есть	1,4	4	
存	0,8	есть	1,2	3	
•	0,3	есть	0,7	78	

- 1. *Размеры для справок
- 2. Плату изготовить кобминированным позитивным методом.
- 3. Материал-заменитель: СФ-2-35Г-2 1кл. ГОСТ 10316-76
- 4. Шаг координатной сетки 0,635 мм.
- 5. Конфигурацию проводников выдержать по чертежу с отклонением 0,05 мм с учетом обеспечения необходимых зазоров в узких местах.
- 6. Финишное покрытие: 0-Ко.Гор.ПОС-61.
- 7. Переходные отверстия паяльной маской не закрывать.
- 8. Машинным носителем информации является файл AБBГ.000012.001.pcb в формате системы проектирования Altium Designer-2021
- 9. Остальные требования по ОСТ 4ГО.070.014.

					АБВГ.000012.001				
						/lum.	Масса	Масштай	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Митр Д.В.			Плата печатная			1:1	
Пров.	Соболева Н.С.								
					Nucm	Лист	108		
					Стеклотекстолит СФ-2H-35Г-2 1кл. ГОСТ 10316-78	Группа СМ5-71 Кафедра СМ5 МГТУ им Н.Э.Баумана			

2.106-A3